Informations de base

2013/2918(DEA)

DEA - Procédure d'acte délégué

Exemption pour le plomb dans les soudures, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés, les raccordements des fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés

Complétant [2008/0240\(COD\)](#)

Subject

3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)

Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Informations techniques

Référence de la procédure

2013/2918(DEA)

Type de procédure

DEA - Procédure d'acte délégué

Sous-type de procédure

Examen d'un acte délégué

Modifications et abrogations

Complétant [2008/0240\(COD\)](#)

État de la procédure

Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Dossier de la commission

ENVI/7/14385